* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] Especially this invention relates to the manufacture method of the liquid crystal device which has a thin glass substrate about the manufacture method of a liquid crystal device.

[Description of the Prior Art] The composition of a liquid crystal display element is shown in drawing 1. Here, it is a perspective diagram, (b) is a cross section, and (a) expands and shows the portion of a liquid crystal layer in (b). As shown in this drawing, a liquid crystal display element encloses liquid crystal 12 among glass substrates 10 and 11, and has composition which attached polarizing plates 13 and 14 to the outside of glass substrates 10 and 11. 15 is the seal given by methods, such as screen-stencil, in order to enclose liquid crystal into a container. The thickness of the aforementioned glass substrates 10 and 11 is usual, respectively. Even if it is about 1.1mm, and liquid crystal 12 is so thin that it can generally be disregarded and it sets this and polarizing plates 13 and 14 It is about 0.4-0.5mm. Therefore, it is set to the thickness T1 of a liquid crystal display element, and about 2.6mm. Although various devices using the liquid crystal display element as display are supplied these days, the demand of lightweight-izing of the request of the formation of small lightweight of those devices to a liquid crystal display, as a result a liquid crystal display element or thin-shape-izing is becoming strong. Lightweight-izing and thin-shape-izing of this liquid crystal display element are realizable by making thickness of the glass of a glass substrate small. Conventionally, manufacture of this thin shape liquid crystal display element was performed from the manufacture start point in time using the thin glass plate. With the thickness of the glass plate at this time, about 0.7mm, and a still thinner thing The about 0.3mm thing is also used.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, handling will be difficult for a thin glass plate, and the restrictions to the manufacturing installation of a liquid crystal display element will increase. Moreover, glass area became small and the productivity of a liquid crystal display element was bad, so that the thickness of a glass plate became small. Furthermore, the thickness of a glass plate is standardized, and the glass plate of arbitrary thickness was not obtained, therefore thickness with the as desired thickness of a liquid crystal display element was not obtained in many cases.

[0004] On the other hand, when you did not need especially a thin liquid crystal display element and the thickness of a glass plate was large, with the reflected type positive liquid crystal display element, the problem that the shadow of the lighting section was conspicuous might arise. The cross section of a liquid crystal display element explains this point by drawing 2. The liquid crystal display element shown in this drawing is the same as the liquid crystal display element shown by drawing 1. In this drawing, 13 is a polarizing plate with the polarization shaft of X shaft orientations, and 14 is a reflected type polarizing plate with the polarization shaft of Y shaft orientations. The segment turns on the liquid crystal layer 12 by impressing voltage to the segment section [can impress voltage now partially, for example, [(predetermined portion of a liquid crystal layer) displaying by segment display. With a polarizing plate 13, light with the electric-field amplitude of X shaft orientations is chosen, and the light which carried out incidence from A passes a glass substrate 10, and it carries out incidence to the liquid crystal layer 12. Here, it is the voltage non-impressed section LC 1 of the liquid crystal layer 12. 90 degrees of light which carried out incidence are twisted in the case of passage, they turns into light with the amplitude of Y shaft orientations, passes a glass substrate 11, and reaches a polarizing plate 14. Since the polarization shafts of a polarizing plate 14 are Y shaft orientations, it is reflected, and the light which carried out incidence to the polarizing plate 14 here passes a glass substrate 11, and it carries out incidence to the liquid crystal layer 12. Since this incidence position is the voltage impression section LC 2 of the liquid crystal layer 12 (slash section), light passes as it is and reaches a polarizing plate 13. Since light has the amplitude of Y shaft orientations at this time and the polarization shafts of a polarizing plate 13 are X shaft orientations, light is cut, is seen from C and the lighting section LT looks black. Next, only the light which had the amplitude of X shaft orientations similarly carries out incidence of the light which carried out incidence from B to the liquid crystal layer 12. this incidence position -- the voltage impression section LC 2 of the liquid crystal layer 12 it is -- a sake -- light -- as it is -- the liquid crystal layer 12 and a glass substrate 11 -- passing -- a polarizing plate 14 -- reaching -- although -- light -- the liquid crystal layer 12 -- a little -- or -- twisting -- having . Since the polarization shafts of a polarizing plate 14 are Y shaft orientations, the light of X shaft orientations which have carried out incidence is cut, and looks black. However, the light of Y shaft-orientations component twisted by the liquid crystal layer 12 is reflected. This reflected light reaches the liquid crystal layer 12, and it is the voltage non-impressed section LC 3. 90 degrees is twisted, it becomes the light of X shaft orientations, and a polarizing plate 13 is reached, and since the polarization shafts of a

polarizing plate 13 are X shaft orientations, they are passed as it is. The light reflected by the polarizing plate 14 is weak, and Shadow SH is in sight and it serves as deterioration of the grace of a display from D.

[0005] this invention solves such a problem, and manufacture of a thin liquid crystal display element is easy, and it aims at offering the manufacture method of a liquid crystal display element that improvement in display grace can be aimed at. [0006]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, the manufacture method of the liquid crystal display element of this invention is the manufacture method of a liquid crystal display element of enclosing and making liquid crystal between the glass substrates of a couple, after sticking the aforementioned glass substrate in the state of having a liquid crystal enclosure interval, grinds at least one side of the aforementioned glass substrate, and is made to make it thin. And thickness of the glass substrate by the side of the tooth back among for example, the aforementioned glass substrates It is made to make it 0.3mm or less.

[0007]

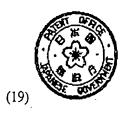
[Function] If it does in this way, since the thickness of glass is large, the handling of a glass plate is easy for the process of the lamination of a glass substrate, and, moreover, it can use the present manufacturing installation. Moreover, by polish, since it is made to make board thickness of glass thin, manufacture of the liquid crystal display element of arbitrary thickness is attained. Furthermore, by making thin thickness of the glass substrate by the side of a tooth back, the shadow of the lighting section of a reflected type liquid crystal display element stops being able to be conspicuous easily, and display grace improves. [0008]

[Example] Hereafter, the example of this invention is explained, referring to a drawing. The cross section of the liquid crystal display element which carried out this invention to <u>drawing 3</u> is shown. The portion of the liquid crystal layer 12 is expanded and shown in this drawing. Thickness The 1.1mm glass substrates 10 and 11 are stuck in the state of having a liquid crystal enclosure interval, after processing of washing, formation of the pattern of a transparent electrode, etc. is performed respectively. Here, processing which grinds glass substrates 10 and 11 and makes board thickness thin by the wrapping grinding method etc. is carried out. Then, pouring of liquid crystal 12 is made and polarizing plates 13 and 14 are attached. Here, it is the board thickness of a glass substrate by polish. When it is made 0.3mm, the thickness T2 of a liquid crystal display element is. It is set to about 1.0mm and, moreover, this can be changed arbitrarily.

[0009] Another example which carried out this invention to drawing 4 is shown. It is a perspective diagram, (b) is a cross section, and (a) expands and shows the portion of a liquid crystal layer in (b). The number in drawing is the same as that of drawing 3. Although the liquid crystal display element shown here is manufactured by method like drawing 3, it grinds a glass substrate 11, i.e., the glass substrate by the side of a tooth back, and it is board thickness. It is what was set to 0.3mm, and the thickness T3 of a liquid crystal display element is at this time. It is set to about 1.8mm. The state of the lighting section LT in the reflected type positive liquid crystal display element which ground only the glass substrate by the side of a tooth back like drawing 4, and was made thin, and Shadow SH is shown in drawing 5. In this drawing, the position of the voltage impression to the liquid crystal layer 12 is the same as drawing 2, and is LC2 (slash section). When drawing 5 was compared with drawing 2 and the reflected light is seen, the part and Shadow SH to which the glass substrate 11 is thin move to the right-hand side of drawing, and Shadow SH laps with the lighting section LT. The area of the shadow which is actually in sight by this becomes small compared with drawing 2, therefore Shadow SH stops being able to be conspicuous easily.

[Effect of the Invention] Since according to this invention a glass substrate is ground and it is made thin by the culmination of manufacture of a liquid crystal display element as explained above, the process till then can be performed using the present manufacturing installation. In that case, compared with using the glass plate of thin board thickness from the beginning, handling is easy and improvement in workability can be aimed at. And by polish, manufacture of the liquid crystal display element of arbitrary thickness is attained, small lightweight-ization of a liquid crystal display can be performed, and it can respond now to a wide range use. Moreover, in a reflected type liquid crystal display element, by making the glass substrate of the tooth-back section thin, the shadow of the lighting section stops being able to be conspicuous easily, and the performance of a display improves.

[Translation done.]



(11) Publication number:

Ò

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 04049372

(51) Intl. Cl.: G02F 1/13

(22) Application date: 06.03.92

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

28.09.93

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: CASIO COMPUT CO

(72) Inventor: TAKAHASHI JUN

(74) Representative:

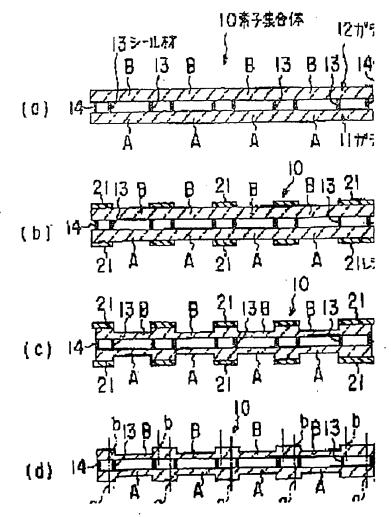
(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To efficiently produce the liquid crystal display element which is reduced in the thickness of one substrate at a good yield.

CONSTITUTION: After a pair of glass substrates 11, 12 each having an area for plural pieces of liquid crystal display elements are adhered via sealing materials 13 respectively enclosing the liquid crystal sealing regions of the respective element blocks thereof and an outer peripheral sealing material 14 enclosing all of the respective element blocks to assemble an element assemblage 10. The outside surface of one of the two substrates 11, 12 of the respective element blocks is then etched exclusive of the peripheral edge parts of the element blocks to reduce the thickness of the parts exclusive of the peripheral edge parts of this substrate and thereafter, the element assemblage 10 is separated to the individual elements.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO& Japio



(19)日本国特計厅 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出版公開会身

特開平5-249423

(43)公開日 平成6年(1993)9月25日

(51) Lift CI.* (G 0 2 F)/1 1/18 1 議別記号 101 庁内整理番号 8806-2K FΙ

技治表示图所

谷笠請求 未開水 請求項の数1(全 9 頁)

(21)出회谷号

完誕平4-49372

(22)出版日

平成4年(1992)3月6日

(71)出題人 0000014日

カシオ計算根株式会社

東京都新福区西新宿2丁目6番1号

(72)発明者 荷措 紹

東京包八王子市石川町2851番地の5 カシ

中的范围技术会社八三子研究所内

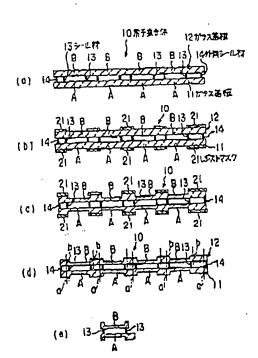
(74)代理人 井理士 鈴正 武彦

(54)【発明の名本】 液品表示素子の製油方法

(57)【愛約】

【目的】少なくとも一方の基板の厚さを薄くした液晶表示 示案子を能率的にかつ参望よく製造する。

【精成】 統晶表示義子極数四分の面積をもつ一対のガラス最初11、12を、その各素子区面の液晶對入領域をそれぞれ開むシール材18と、前記各案子区面の全てを固む外周シール材14とを介して依着して案子集合体10を理立てた後、前記各案子区面の両基板11、12のうち少なくとも一方の基板の外面を前記案子区面の周級部を除いてエッチングしてこの基板の前配周探部を除く部分の厚きを薄くし、この役前記案子集合体10を個々の第子に分離する。



【役許請求の範囲】

【請求項1】 枚品並示素子強数個分の面積をもつ一対の ガラス基板を、その各衆子区面の液品対入領域をそれぞ れ畑むシール材と、前配各衆子区面の全てを囲む外周シ ール材とを介して接着して競子集合体を組立てた後、前 記各衆子区面の両述板のうち少なくとも一方の玉板の外 面を前配馬子区面の周接部を除いてエッチングしてこの 玉板の前配周線部を除く部分の厚さを定くし、この後前 配案子条合体を個々の第子に分離することを特徴とする 旅品表示表子の製造方法。

【発明の洋細な説明】

[0001]

[選案上の利用分野] 本苑明は版品表示表子の製造方法 に関するものである。

[0002]

【徒来の技術】一般に、被品表示素子は、複数個の素子を一括して同時に独立てる限法で製造されている。

【0003】この製法は、液晶聚示素子複数個分の面積をもつ一対のガラス基板の各素子医面にそれぞれ表示用の透明電極治よび配向原築を形成し、この一対の基板を、一方の基板にその各素子医面の隔晶對入領域をそれぞれ囲んで印刷したシール対を介して接着して、複数個の液晶表示素子が並んだ素子集合体で組立て、この後、この素子集合体の両基底を各類子区面ごとに分断して個々の蓋子に分離する方法であり、分融された各案子は、この後、前記シール村の一部に致けておいた液晶在入口がら減晶對入領域に依備を注入して前記液晶性入口を対止し、さらに素子の表集面(両系板の外面)にそれぞれ面光板を接近して致晶表示素子とされている。

【0004】たお、液晶表示至子内に液晶を封入する方法には、一対の基板を接着する前に、一方の基板の各案子区面の液晶封入磁域にそれぞれ返量の液晶をディスペンサ等によって南下供給する方法もあり、この場合は、各至子区面の液晶對入領域を囲むシール材に液晶注入口を設けておく必要はない。

【0006】とこうで、液晶表示奏子には、その背後に パックライトを配置して使用されるものと、素子の裏面 に反射板を配置して使用される反射型のものとがある。 なお、前蛇反射板としては、透明な光拡散板の背面に光 反射面を形成したものが使用されている。

【0006】上記反射型の液晶表示素子は、その姿面側 原光板を通って入射し、両尾板間の液晶層を通った後、 裏面側隔光板により透過・遮断されて像光となった光 を、この裏面側隔光板の外面に配置した上記反射板で反 射させて表示するもので、この反射型液晶表示数子は、 時計、電卓、電子手模等、各種電子機器の表示器子に広 く利用されている。

【0007】しかし、上記区射型液晶表示素子は、反射 板で反射された像光を素子の表面例から現家するもので あるため、数学を斜め方向から見ると、音乐症が、明部 と暗部との境界が低けた像となってしまうという問題を もっている。

【0008】これは、裏面剛基板での光の風気によるもので、反射型液晶接示素子の表示を表示面(表面側偏光板面)に対して垂直な方向から見た場合は更面側基板での光の風折はなく、したがって反射板で反射された反射光は入射時の経路と同じ経路を通って出射するが、表示面に対して斜め方向から表示を見ると、裏面側基板での光の周折によって、反射光の経路が入射時の経路からずれ、その結果、表示像の轮郭がぼけてしまう。

[0009] このため、上記反射型液晶表示素子では、 その両差板のうち少なくとも裏面側茎板の厚さをできる だけ薄くすることが望まれており、裏面側差板の厚さを 強くすれば、表示を斜め方向から見たときにおける裏面 側基板での光の層折による反射光の経路のずれが小さく なるため、驚勢の時明な表示を得ることができる。

【0010】しかし、上述したように複数個の素子を一括して同時に超立てる製法で液晶表示素子を製造する場合は、液晶表示素子複数個分の面積をもつ大而積のガラス低板を用いるため、液晶表示素子の製造において最初から違いガラス基板を使用したのでは、このガラス基板が、一対の基板をシール材を介して接着して素子集合体を租立てる際の基板加圧力に耐えきれずに割れてしまう。このため、上記製造で液晶器示素子を製造する場合は、薄くても0.3m2程度以上の厚さのガラス基板を使用する必要がある。

【0011】そこで、従来は、0、3m~1,1m程度の母さのガラス基板を用いて素子集合体を知立て、この素子集合体を留立の選子に分離した後、各級品表示案子のガラス基板の外面を機械的に研算して、少なくとも一方の基板の母さを着くした液品表示素子を製造している

【0012】なお、この製造方法において、ガラス基板 面の研磨を、素子集合体を図々の素子に分離してから行 なっているのは、素子集合体の状態でガラス基板面を研 盛すると、研磨中にガラス基板が引れてしまうからであ

[0013]

【努明が解決しようとする課題】しかしながら、上記徒 來の製造方法は、業子集合体を整くの森子に分離した後 に、1つ1つの液晶表示森子についてそのガラス基板を ほく好電するものであるため、液晶表示森子の製造配率 が悪く、したがって核岛表示海子の製造ニストが高くな るといる問題をもっていた。

【0014】しかも、上記従来の型法方法では、ガラス 基板の外面を機械的に研磨してその厚さを薄くしている ため、西板面の均一な研磨が強しく、そのために薄型化 された基板の厚さにばらつきがあるし、また、研験中に 基板の角部が欠けたりして生じるガラス層により基板面 が低ついて、この液晶及示案子が不良品となるため、板 晶表示器子の製造非常も思いという問題があった。

【0015】本発明は上記のような実情にかんがみてなられたものであって、その目的とするところは、少なくとも一方の基板の厚さを薄くした液晶表示器子を能率的にかつ歩笛よく製造することができる液晶表示素子の製造方法を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶表示素子 複数個分の面積をもつ一対のガラス基板を、その各案子 区画の液晶対入関域をそれぞれ関むシール材と、前記各 案子区画の全てを関む外属シール材とを介して接著して 妻子集合体を組立てた後、前記各案子区画の四項域のう ち少なくとも一方の基板の外面を前記案子区画の周線部 を除いてエッチングしてこの基板の前記周縁部を除く荷 一分の厚さを得くし、この後前記录子集合序を固々の第子 に分離することを特徴とするものである。

[0017]

【作用】すなわち、本発明は、禁子集合体の状態で各素 子区面の両基板のうち少なくとも一方の基板の外面をエ ッテングすることにより、各級最表示素子の少なくとも 一方の基板の埋きを一括して薄くするものである。な お、この場合、新子弟合体の内部は各素子区画の全てを 屋も外周シール村によってシールされているため、猛技 外面のエッチングに際して素子集合体の内部がエッチン **グ券組気にさらされることはなく、したがって、基板の** 内面がエッチングされてダメージを受けることはない。 【0018】そして、本意明では、奈子集合体の状態で 各索子区面の基板の厚さを薄くしているため、この後に 男子基合作を分断して個々に分解される名弟子は、その 全てが既に基板の厚さを薄くされた最子であり、したが - って、少なくとも一方の基板のほさを奪くした液晶表示 崇子を能率的に製造である。しかも、本発明では、悪板 外面をエッチングして基板の厚さを薄くしているため に、基板を均一に存くすることができるし、また機械的 研密のように基板を損傷してしまうこともないから、上 記該品表示素子を歩音よく製造することができる。

【0019】さらに、木発明では、各衆子区面の基板の 外面を栗子区面の周縁部を除いてエッチングすることに より、この高板の前記周録部を除く師分の厚さを響くし ているため、この基板の周縁部に厚肉の縁囲を発すこと ができ、したがって基板の厚さを薄くしても、その周縁 転の独皮を確保することができる。

[0020]

【实施例】

[第1の実施例]

【0021】以下、本完明の第1の実施例を図1~図5を容別して説明する。図1は液晶表示兼子の製造方法を示す各型造工程時の研而図であり、液晶表示素子は、次のような工程で製造する。

(工程1)

【0022】ます、図1(a)に示すように、假品表示 素子複数個分の面積をもつ一対のガラス基板11,12、 を、その各条子区面の液晶針入領域をそれぞれ囲むシール材13と、前配各素子区面の全てを囲む外周シール材 14とを介して接着して素子集合体10を租立てる。

【0023】図2は上江東子集合体10の一部切開平面 図であり、この架子集合体10は、後途する基板外面の エッチング工程を終了した後、両基板11,12を図に 一点鎮線で示した分前線1,bに合って折断することに より、個々の表子に分離される。

【0024】上記ガラス基板11.12は、素子集合体10の組立て時に割れ等を生じないような厚さ(約0.3m~1.1cm)の基板であり、回1において下例の基板(以下、下基板という)11の分析線 ≥ で開まれた各素子区面部分はそれぞれ液晶表示素子の表面側基板Aとなり、上側の基板(以下、上差板という)12の分析線 bで囲まれた各素子区面部分はそれぞれ液晶表示素子の癌面側基板Bとなる。

【0026】そして、両基板11、12の各衆子区隔に はそれぞれ表示用の透明電極と配向膜とが形成されてい る。なお、図1および図2には透明を摂お上び配向膜は 示していないが、前記透明電低は、例えば図3に示すよ うなパターンの複数のセグメント電極15と、これらセ グメント電優15に対向するコモン電極16(図4巻) 照)であり、この実施例では、下界板11の全ての素子 区両にセグメント電径15を形成し、上幕板12の全て の鼻子に面にコモン電揺16を形成している。また、図 5および図4において、17、18は前記記向膜であ る。この配向模17、18は、例えばボリイミドからな っており、その腰面にはラビング処理が施されている。 【0026】また、上記下基板11の各業子区面(液晶 表示素子の妄聞例基框A) の一個縁即は、液量對入領域 を囲むシール村18の外側に採出す場子配列部とされて いる。この場子紀列部には、図3および図4に示すよう に、上記各セグメント活摘15の菓子15mと、上茶飯 12に形成したコモン包図16の増予16aとが形成さ れており、上系板12側のコモン草板16は、菜子集合 体10を値々の表子に分離した後、シール材13の外側 において遠電ペースト19等により下監板11に形成し た端子16aと導通接続される。上記來子集合体10 は、次のようにして担立てる。

【0027】まず、合業子区画にそれぞれ上記セグメント電接15と起向膜17とを形成した下系511と、各業子区画にそれぞれ上記コモン電極16と配向膜18とを形成した上蓋板12とのうち、一方の基板面に、その合業子区面の液及對入極域をそれぞれ囲むシール材18と、各業子区面の全てを囲む外周シール材14とを、スクリーン印刷法等によって同時に印刷する。なお、前記シール材13,14には、ガラス基板11、12とのエッチング選択比が高い接着剤(エポキシ制脂系換着剤

等)を用いる。また、各案子区面のシール材13はその一部に液晶性入口13aとなる隙間を残して印刷し、また外周シール材14はその一部に西気口14aとなる隙間を残して印刷する。

【0028】次に、上記一対のガラス基板11,12をその各案子区画を互いに対向させて負わ合わせ、この両基板11,12を前記シール材18,14を介して接着する。この場合、阿基板11,12間の空間は、各菓子区画のシール材13の一部に設けた波島法入口13aと外間シール材14の一部に設けた洒気口14aとを介して外師に遮通しているため、両基板11,12間の空気圧が高くなることはなく、したがって、両基板11,12をその金域にわたって均一な間隔で接着することができる。

(0029) このようにして※子集合体10を組立てた 依は、外周シール材14の一部に設けておいた通気ロ1 41を、ガラス基板11、12とのエッチング管択比が 高い対止付(エボキシ柑脂系佐着剤等)20で封止し、 ※子集合体10の内部を含封する。

(工程2)

【0030】次に、図1 (b) に示すように、上記票子 集合作10の両基板11、12の外面にそれぞれ、合系 子区面のシール材13で囲まれた阪島封入領域(液晶表 示案子の表示領域)を除いて他の部分全体を覆うレジス トマスク21を形成する。

(工毎3)

【0082】この上基板12の外面のエッチングは、井 酸をベースとするエッチング液を用い、このエッチング 液中に煮子集合体10を浸漬して行なう。このように、 第子集合体10をエッチング液に投資すると、下基板1 1の各來子区國部分、つまり很晶姿示案子の表面個基板 A部の外面が、レジストマスク21で覆われている思数 部を除いてエッチングされるとともに、上芝板12の各 完予区画部分、つまり微晶表示量子の裏面側基板B部の · 外面が、同様にレジストマスク21で覆われている関係 部を除いてエッチングされ、前記表面側基板A部および 展而例差板B仰の周後部を除く部分(液鳥針入領域に対し だする部分) の原さが徐くなって行く。たお、この基技 11,12のエッチング時間は、最終的に得ようとする 基板厚さに応じて設定すればよく、このエッチング時間 を制御することにより、前記表面側基板A部および裏面 例至坂日部の厚さを0.2四~0.1四京で薄くするこ とができる。

【0033】この総合、基板11、12は、エッチング 液中において機械的な力がかからない状態でエッチング されるため、表子集合体10の状態で基板11,12の 厚さを形くしても、この基板11.12に割れが発生することはないし、また基板11.12のエッチングは基 板面全体にわたって均等に進行するため、基板11,1 2のエッチングは壊をその全域にわたって均一に薄くすることができる。

【0034】なお、素子集合体10をエッチング液中に 浸渍しても、素子集合体10の内部は、各素子区面の全 てを四みかつ通気ロ14 aを封止村19で封止した外周 シール材14によってシールされているため、岩子集合 **単10の内部がエッチング雰囲気であるエッチング液に** さらされることはなく、したがって、返板11、12の 内面がエッテングされてダメージを受けることはない。 【0035】また、この場合、英切11, 12の外面エ ッチングを行なっている間に、この同芸板11,12の 外周面もエッテングされるが、両基板11, 12の外周 面が外間シール材14の内周面より内側に後退するまで は、奈子集合体10内へのエッチング液の侵入が外周シ 一ル材14によって阻止されるから、外間シール材14 を基板外周級からある程度の間隔をとって設けるととも に、この外間シール材14の個を十分大きくとっておけ は、南差板11、12の外景面がエッチングされても何 等問題はない。

【0036】このように、菜子集合は10の状態で基板 11,12の外面をエッテングした後は、返やかに菜子 集合体10を読浄し、業子集合体10に付着しているエッチング液を完全に除去し、この後、商基長11,12 からレジストマスク21を新絵する。

(工程4)

【0037】 次に、図1(d) に示すように、上記集子 森合体10の両括板11,12を、上述した分所額 a, ちに沿って折断し、この素子集合体10を保々の素子に 分配する。図1(e) は分離された1つの落子を示して いる。

(工程5)

【0038】この後は、分離した各番子の基面側基板目に形成されているコモン電極6と、表面側基板Aの端子配列部に形成してあるコモン電極端子6aとを、図3および関係に示したようにシール材13の外間において導電ペースト19年により越過接続するとともに、各番子内にシール材13の一部に設けておいた核晶注入口13aから真空は入法により被晶しCを注入して前記核晶法入口13aを図3にネすように対止相約22で封止し、この後、舞子の両基板A、Bの外面にそれぞれ偏光板を接着するとともに、古らに基面側の偏光板の外面に反射板を接着して、反射型の液晶表示舞子を完成する。

【0039】図5位完成した液晶表示原子を示しており、偏光板23,24位、両基板A、Bの凹入面(エッチングにより厚さを蒔くした部分の外面)にそれぞれ接着され、また反射板25位、裏面関偏光板24の外面に

...

接着されている。なお、前記反射板25は、透明な光拡 散板の背面に光反射面を形成したものである。

【0040】この液晶炎示素子は、表裏の基板A、Bの原金を薄くしたものであるため、光の透過率が高いし、また表示を斜め方向から見たときにおける姿面側基板Bでの光の風折による反射光の経路のずれが小さいため、設部の鮮明な表示を得ることができる。

【0041】また、この液晶表示表子では、所基板A、Bをそれぞれその周線部を除いて超くしているため、所基板A、Bの周線部に、表子集合体10を科立てるときのガラス基板11、12の厚き(約0.3m2~1、1mm)と同じ厚さの原内総部があり、したがって、この原内総第でA、Bの周径紀を精強することができるし、さらに芸面側基切Aの婦子配列部も厚肉であるため、液晶表示素子をの取動回路に铰嵌する際に、液晶表示素子の場子配列部に圧力がかかっても、液晶表示素子が成契されることはない。

【0042】そして、上記製造方法においては、菜子集合体10の状態で各類子区側の両基板、つまり被晶表示 菜子の表面倒基板Aと裏面側基板B部の外面をエッチングすることにより、各液品表示素子の同基板A、Bの厚さを一括して薄くしているため、この後に菜子集合体10を分断して個々に分離される名菜子は、その全てが既にその両基板A、Bの厚さを薄くされた菜子であり、したがって、基板の厚さを薄くした液品最示素子を指字的に製造することができる。

【0048】 しかも、上記製造方法では、基板外面をニッテングして基板の原さを薄くしているために、基板を均一に薄くすることができるし、また総裁的研磨のように基板を損傷してしまうこともないから、上記液晶表示。 素子の製造を留もよい。

[0044] さらに、上記製造方法では、各素子区圏の基板(依品表示素子の表面側套板Aと裏面側套板B部)の外面を素子区圏の周線部を除いてエッチングすることにより、この当板の前記周段部を除く部分の厚さを薄くしているため、この当板の周線部に厚肉の緑部を残すことができ、したがって基板の厚さを薄くしても、その周線部の強度を確保することができる。

[第1の実施例の変形例]

【0045】上記支施例では、核品表示無子の両基板 A、Bの固線部はその全域にわたって厚肉のままとしているが、素子集合は10の状態での基板外面のエッチング時に、前記両重板A、Bの一方または両方の囲谷部の外面も部分的にエッチング(この部分にはレジストマスク21を形成しない)すれば、基板周後部の外面に他の部品の収容四部を形成することができる。すなわち、図Bおよび図7はそれぞれ上記第1の実施別の変形例を示す完成された液晶表示無子の電子模器実芸状態の断面図である。

【0046】図6に示した被晶表示素子は、その表面側

差板Aの場子配列部とその反対例の縁部とに来子押え部材26の収容凹部を形成したもので、この変形例によれば、崇子押之部材26を成晶表示素子の表面上に突出させることなく液晶表示素子を質子機器に実装することができる。なお、図6において、27は液晶表示索子の駆動回路を形成した回路基板、28は前記回路系板27と液晶表示索子の場子配列部との間に挟行されて前記駅期回路の開子271と液晶表示案子の場子とを接続する強性コネクタである。

[0047] また、図7に示した液島表示素子は、その 装異を逆にして使用されるものであり、反射版25は始 子配列部を有する基板Aの外面に設けた偏光板23の外 面に接着されている。そして、この液晶炎示素子では、 上記募板Aの場子配列部の外面に、液晶炭示光子の駆動 回路を形成した回路基板29上に取付けられている、乗頭 回指索子30を収容する凹部を形成している。この変形 例によれば、回路基板29上に取付る果積回路索子30 を協晶表示素子を回路基板29から大きく解問させて実数 する必要もないから、電子機器の薄型化をはかることが できる。なお図7において、31は前記回路基板29上 の増子291と版品表示素子の場子とを接続するフィル ム状コネクタである。

[第2の実施例]

(0048)なお、上記第1の天波側では、液晶表示器子の表裏の基板A。Bの厚さをそれぞれ薄くしているが、反射型液晶表示原子の表示を鮮明にするには、少なくとも反射板25を配置する裏面側の基板(図5および図6では底板B、図7では蒸板A)の厚さを薄くすれば上いから、表面側の基板は厚いままでもよい。

【0049】このように反射板25を配置する裏面側の 基板だけを薄くした液晶炭示素子は、回8に示した第2 の実施例によって設定することができる。なお、図8に おいて、第1の実施例と対応するものには同符号を付 し、重複する説明は省略する。

【0050】この実定例では、図8(a)に示すように 素子集合体(第1の実施例の素子集合体と同じもの)1 0を租立て定程、図8(b)に示すように素子集合体1 0の両売板11,12のうち、液晶表示案子の表面側差 板Aとなる下差板11にはその外面全体を覆うレジスト マスク21を形成し、裏面側基板Bとなる上基板11に は各素学区面の液晶針入領域を流いて他の部分全体を覆 うレジストマスク21を形成して、エッテング核中で差 板外面をエッチングする。

【0051】このように、下基板110外面全体をレジストマスク21で凝っておいて系板外面をエッテングすると、図8(c)に示すように、上基板12のレジストマスク21で凝われていない部分だけがその外面からエッテングされて待くなる。この基板外面のエッチングを行なった役は、選やかに紫子集合体10を流冷し、この

後阿茲板 1 1, 1 2 からレジストマスク 2 1 を剥離する。

【0052】この後は、図8 (d) に示すように、上記 素子集合体10の両差板11,12を、分断簇a, bに 沿って折断し、この繁子集合体10を個々の素子に分散する。図8 (e) は分離された1つの京子を示しており、この泉子の表面図基板Aはその全体が義子集合体10の組立て時に対けるガラス基板の厚さのままであり、裏面側基板だけがその周歇部を除いて輝くなっている。【0053】なお、この素子は、第1の表施例と同様に、凝面側基板40の電極と表面側至板4の場子と列第に形成してある端子とをシール材13の外側において電電ペースト毎により導通接続し、内部に被晶してを注入して被晶性入口13aを対止し、この後、両基板4.8の外面にそれぞれ順光板を核着するともに、裏面側原光板の外面に反射板を核着して、反射型の液晶表示紫子される。

[第3の実施例]

【0054】なお、第1および第2の実施例では、全ての素子区画に浅温炭示素子の泰画関基板に設ける電極(セグメント電極)と素展両光板の電極の焙子を形成した基板11と、全ての素子区画に液晶表示素子の裏面側 基板に設ける電極(コモン環極)を形成した基板12とを用いて素子集合体10を組立て、その一方の基板の厚さを持くしているが、上記素子集合体10は、1つおきの素子区画に液晶表示素子の表面到基板に設ける電極と変更層基板の電極の蝸子を形成し、他の崇子区画に裏面側基板に設ける電極を形成した一対のガラスを用いて担立ててもよい。

【0065】すなわち、図9および図10に本発明の第3の実施例を示しており、この実施例は、※面側基板注解くせず、裏面側基板だけを符くした液晶表示素子を製造する例である。図9は液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の所面図、図10は紫子集合体10の一部切開平面図である。なお、図9および図10において、第1および第2の実施例と対応するものには同符号を付し、重複する説明は省略する。

【0056】まず、素子集合体10の情感を説明すると、この宗子集合体10は、図9(a)および図10に示すように、1つおきの寒子区画に液晶表示宗子の表面 個類板に設ける電極と表裏筒基板の電極の機子を形成し、他の素子区圏に裏面関系板に設ける電極を形成した一対のガラス11、12を、その各案子区圏の液晶對入 領域をそれぞれ囲むシール材13と、前配各宗子区圏の 全てを閉む外周シール材13と、前配各宗子区圏の 全てを閉む外周シール材14とを介して接着して組立てたものであり、この素子集合体10は、後述する基板外面のエッチング工程を終了した後、回蓋板11、12を 図に一点道線で示した分断線 a、bに沿って行所することにより、図4の素子に分解される。

【0057】上記ガラス系版11、12は、崇子集合体

10の独立で時に割れ等を生じないような見さ(約0.3 m~1.1 m)の基板であり、下基板110分階線。で囲まれた各案子区面部分のうち、1つおきの区面部分はそれぞれ板晶表示案子の基面側基板Aとなり、他の区面部分はそれぞれ板晶表示案子の裏面側基板Bとなる。また、上楼板12の分断線bで囲まれた各案子区所部分のうち、下基板11の表面側基板A部に対向する区面部分はそれぞれ液晶表示案子の裏面側基板Bとなり、下基板11の基面側基板B部に対向する区面部分はそれぞれ液晶表示案子の表面側基板Aとなる。

【0058】そして、図示しないが、両系板11.12の令菜子区画のうち、装面側基板A部にはそれぞれ液晶 表示架子の表面側差板に設ける表示用の透明管理と配向 ほとが形成されており、裏面側裏板B部にはそれぞれ液晶表示漢子の裏面側基板に設ける裏示用の近明電機と配向膜とが形成されている。

【0059】また、阿基板11、12の表面倒透板A部の一個操却は、液品対入原域を埋むシール材13の外側に採出す端子配列部とされている。この帽子配列部には、表集両基板の電極の端子が形成されており、前記裏は側蓋板B部の電極は、ボ子集合は10を履々の素子に分離した後、シール材13の外側において導電ペースト等により表面側蓋板A部の端子と弯過板続される。

【0060】この実施例による液晶表示素子の製造方法を説明すると、この実施例では、まず図9(a) および図10に示した素子集合体10を組立てた後、図9

(b) に余すように、兩差板1,2の外面にそれぞれ、その各宗子区面のうちの表面倒基板A前の全場と裏面倒基板と前の開設部(第子区面の周縁部)とを覆う覆うレジストマスク21を形成する。

【0061】次に、上記素子集合体10をエッチング後中に浸漬して、素子集合体10の両基板11,12の各累子区面のうち、レジストマスク21で覆われていない部分外面をエッチングし、両基板11,12の前記裏面倒基板日部の早台をその周級部を除いて図9(c)に示すように所望の早台に蒋くする。この基板外面のエッチングを行なった後は、速やかに栗子集合体10を洗浄し、この後両基板11,12からレジストマスク21を制度する。

【0062】次に、図9(d)に示すように、上記表子 果合体10の両基板11、12を、分断線 a, bに沿っ て折断し、この素子集合体10を個々の素子に分離する。回9(e)は分離された1つの素子を示している。 【0063】この後は、第1の実施例と同様に、分配した各票子の裏面側基板Bに形成されている色質と表面側基板Bに形成されている色質と表面側基板Aの端子配列部に形成してある場子とを、シール材13の外側において速電ペースト等により速過接続するとともに、各票子内に真空注入法により液及LCを注入 して液晶注入口13 aを対止し、この後、素子の表裏面 (商素板A、Bの外面)にそれぞれ偏光板を検索すると ともに、さらに裏面側の偏光板の外面に反射板を接着して、反射型の液晶表示素子を完成する。

【0064】この実施例においても、素子集合体10の 状態で各素子区園の阿馬板、つまり液晶表示素子の表面 側および裏面側基板A、Bとなる部分のうち、裏面側基 板B部の外面をエッテングすることにより、各被晶表示 素子の一方の基板の厚さを一括して容くしているため、 一方の基板の厚さを舞くした液晶表示素子を能率的に型 造することができるし、また、基板外面をエッチングし て装板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄く することができるとともに、基板を損傷してしまうこと ができ、しかも、基板をその周続部を除いて薄くしてい るため、基板の厚さを薄くしても、その周操師の強度を ができる。

【0065】なお、この実施例では、液晶表示素子の表面図悉板Aの厚さは違くしていないが、桌子集合体10の状態での表版外面のチッチングに際して、碁板11.12の表面倒透板A部の上のレジストマスク21も、表面倒返板A部の周縁部(東子区面の周縁部)だけを覆うように形成すれば、装面倒透板Aと裏面倒基板Bとの両方の基板の厚さをその周縁部を除いて薄くした液晶表示素子を製造することができる。

[他の実施例]

【0066】上記各実版例では、東子集合体10の状態での基板外面のエッチングを、索子集合体10をエッチング液中に浸漬して行なっているが、この要板外面のエッチングは、露子集合体10にエッチング液を散布して行なっても、またドライエッチングによって行なってもよい。

【0067】また、上記実施例では、祭子集合体10を 個々の液晶要が素子に分離した後に、各液晶要示素子に 液晶を注入しているが、この液晶は、一対のガラス異核 1、2を接着して素子集合体10を観立てる前に、一方 のガラス基板の各葉子区周の液晶計入傾域にディスペン サ等によって高下供給してもよく、その場合は、各素子 区園の液晶對入領域を目むシール対3に液晶注入口を設 けておく必要はない。

[0068]

【契明の効果】本発明によれば、無子集合体の状態で各 案子区域の商品板のうちの一方の外面をエッチングして この基板の厚さを輝くし、この役前記表子集合体を四々の 索子に分離しているため、一方の基板の厚さを薄くした を放晶表示素子を記事的に製造することができるし、にいるために、基板を加しに到くすることができるととも に、基板を切協してしまうこともないから、上記は 示案子を歩電よく製造することができ、さらに、公子を をあるため、この基板の前配間検部を除くの 厚さを存くしているため、基板の原さを高くしても、その 同縁部の独皮を保することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による液晶表示系子の製 造方法を示す各製造工程等の断面図

[図2] 図1 (a) に示した妻子集合体の一部切開平面

【図8】上記案子集合体から分離された液晶表示案子の 液晶對入後の状態の一部切開平面図。

(図4)図3のIV-IV線に沿う断面図。

【図5】完成された液晶表示茶子の断面図。

【図 6】 本発明の第1の実施例の変形例を示す完成された級品表示案子の電子機器実装状態の新面図。

【図7】本発明の第1の実施例の他の変形例を示す完成 された液晶表示表子の電子機器実装状態の新面図。

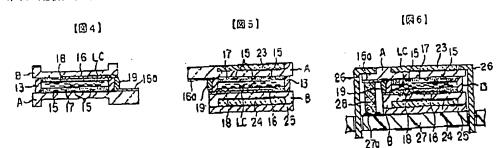
【回 S 】 本発明の第2の実施例による液晶表示素子の製造方法を示す多製造工程等の新面面。

【図9】 本発明の第8の実施例による液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の断面図。

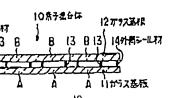
【図10】図9 (a) に示した妻子集合体の一部切開平 窗図。

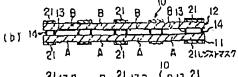
【符号の説別】

10…素子集合体、11, 12…ガラス革板、A…去面 側弧板、B…要面側弧板、13…シール材、14…外周 シール材、21…レジストマスク。

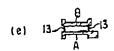


[図1]。

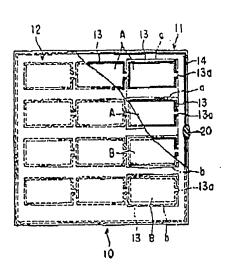




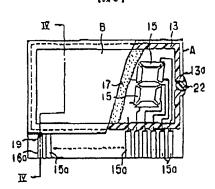




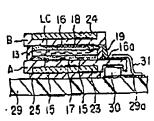
[2]

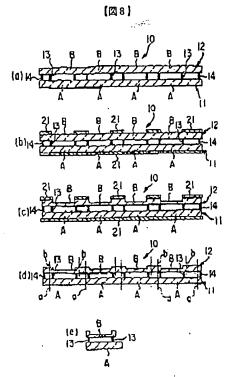


[国3]

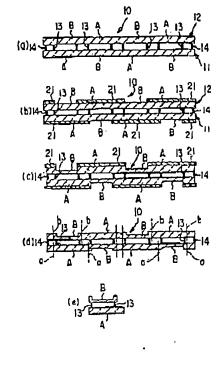


[图7]





(図10}



[四9]

